

SN74LVC595A-Q1 具有三态输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 工作电压范围为 1.1V 至 3.6V
- 耐过压输入支持高达 5.5V 的电压（独立于 V_{CC} ）
- 支持局部关断以及后驱动保护 (I_{off})
- 高推挽输出驱动强度：
 - 在 3.3V 时为 $\pm 24\text{mA}$
 - 在 2.3V 时为 $\pm 8\text{mA}$
 - 在 1.65V 时为 $\pm 4\text{mA}$
- 闩锁性能超过 250mA，符合 JESD78 和 AEC-Q100-004 规范

2 应用

- 网络交换机
- 电力基础设施
- LED 显示屏
- 服务器

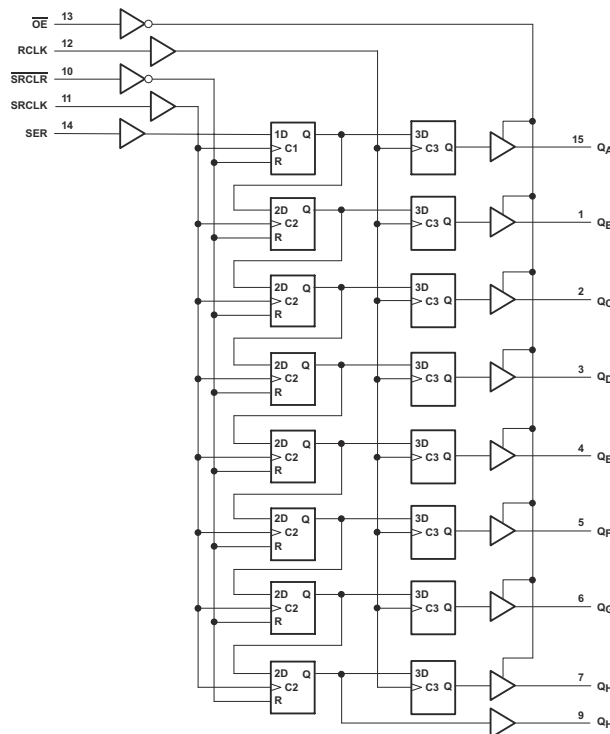
3 说明

SN74LVC595A-Q1 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 ($\overline{OE}$) 输入为高电平时，所有输出 (QH' 除外) 均处于高阻抗状态。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 ⁽³⁾
SN74LVC595A-Q1	BQB (WQFN, 16)	3.5mm × 2.5mm	3.5mm × 2.5mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 6.4mm	5.00mm × 4.4mm

- (1) 如需了解更多信息，请参阅机械、封装和可订购信息。
 (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。
 (3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值，不包括引脚。



逻辑图 (正逻辑)



内容

1 特性.....	1	7.3 特性说明.....	16
2 应用.....	1	7.4 器件功能模式.....	17
3 说明.....	1	8 应用和实施.....	18
4 引脚配置和功能.....	3	8.1 应用信息.....	18
5 规格.....	4	8.2 典型应用.....	19
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.3 电源相关建议.....	23
5.2 ESD 等级.....	4	8.4 布局.....	23
5.3 建议运行条件.....	5	9 器件和文档支持.....	25
5.4 热性能信息.....	5	9.1 文档支持.....	25
5.5 电气特性.....	6	9.2 接收文档更新通知.....	25
5.6 开关特性.....	7	9.3 支持资源.....	25
5.7 时序特性.....	8	9.4 商标.....	25
5.8 典型特性.....	10	9.5 静电放电警告.....	25
6 参数测量信息.....	13	9.6 术语表.....	25
7 详细说明.....	15	10 修订历史记录.....	25
7.1 概述.....	15	11 机械、封装和可订购信息.....	25
7.2 功能方框图.....	15	11.1 机械数据.....	26

4 引脚配置和功能

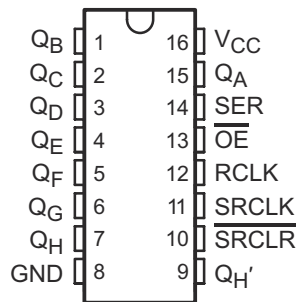


图 4-1. PW 封装 16 引脚 TSSOP (顶视图)

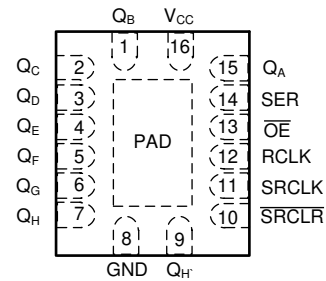


图 4-2. BQB 封装, 16 引脚 WQFN (俯视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		I/O	说明
名称	编号		
GND	8	—	接地引脚
$\overline{OE}$	13	I	输出使能
QA	15	O	QA 输出
QB	1	O	QB 输出
QC	2	O	QC 输出
QD	3	O	QD 输出
QE	4	O	QE 输出
QF	5	O	QF 输出
QG	6	O	QG 输出
QH	7	O	QH 输出
QH'	9	O	QH 输出
RCLK	12	I	RCLK 输入
SER	14	I	SER 输入
SRCLK	11	I	SRCLK 输入
SRCLR	10	I	SRCLR 输入
VCC	16	—	电源引脚

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V _I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	输出电压范围 ⁽²⁾		-0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I < 0V		-50	mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O < 0V		-50	mA
I _O	持续输出电流			±50	mA
I _O	通过 V _{CC} 或 GND 的持续输出电流			±100	mA
T _J	结温		-65	150	°C
T _{stg}	贮存温度		-65	150	°C

- (1) 在绝对最大额定值范围外运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 AEC Q100-002 HBM ESD 分类等级 2 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 AEC Q100-011 CDM ESD 分类等级 C4B	±1000	

- (1) AEC Q100-002 指示 HBM 应力测试应当符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压		1.1	3.6	V
V_I	输入电压			5.5	V
V_O	输出电压	(高电平或低电平状态)		V_{CC}	V
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{CC} = 1.8V$		-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		-8	
		$V_{CC} = 2.7V$		-12	
		$V_{CC} = 3V$		-24	
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{CC} = 1.8V$		4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$		8	
		$V_{CC} = 2.7V$		12	
		$V_{CC} = 3V$		24	
$\Delta t / \Delta v$	输入转换上升或下降速率			10	ns/V
T_A	自然通风条件下的工作温度范围		-40	125	°C
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.1V$	0.75		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.2V$	0.78		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.5V$	0.975		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.65V$	1.075		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.95V$	1.2675		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 2.3V$	1.7		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 2.7V$	1.7		V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 3.6V$	2		V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.1V$		0.40	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.2V$		0.42	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.5V$		0.525	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.65V$		0.5775	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.95V$		0.6825	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 2.3V$		0.7	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 2.7V$		0.7	V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 3.6V$		0.8	V

5.4 热性能信息

封装	引脚	热指标 ⁽¹⁾						单位
		$R_{\theta JA}$	$R_{\theta JC(top)}$	$R_{\theta JB}$	Ψ_{JT}	Ψ_{JB}	$R_{\theta JC(bot)}$	
PW (TSSOP)	16	136.2	73.6	94.3	18.2	93.3	-	°C/W
BQB (WQFN)	16	84.4	88.8	54.5	14.1	54.4	30.8	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V _{CC}	-40°C 至 125°C			单位
			最小值	典型值	最大值	
V _{OH}	I _{OH} = - 100 μ A	1.1V 至 3.6V	V _{CC} - 0.2			V
V _{OH}	I _{OH} = - 100 μ A	1.2V 至 3.6V	V _{CC} - 0.2			V
V _{OH}	I _{OH} = - 4 mA	1.65V	1.2			V
V _{OH}	I _{OH} = - 8 mA	2.3V	1.75			V
V _{OH}	I _{OH} = - 12 mA	2.7V	2.2			V
V _{OH}		3V	2.4			V
V _{OH}	I _{OH} = -24mA	3V	2.2			V
V _{OL}	I _{OL} = 100 μ A	1.1V 至 3.6V	0.15			V
V _{OL}	I _{OL} = 100 μ A	1.2V 至 3.6V	0.2			V
V _{OL}	I _{OL} = 4mA	1.65V	0.45			V
V _{OL}	I _{OL} = 8mA	2.3V	0.7			V
V _{OL}	I _{OL} = 12mA	2.7V	0.4			V
V _{OL}		3V	0.45			V
V _{OL}	I _{OL} = 24mA	3V	0.55			V
I _I	V _I = V _{CC} 或 GND	3.6V	±5			μA
I _{off}	V _I 或 V _O = V _{CC}	0V	±10			μA
I _{OZ}	V _O = V _{CC} 或 GND	3.6V	±15			μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND , I _O = 0	3.6V	40			μA
Δ I _{CC}	一个输入电压为 V _{CC} 至 0.6V , 其他输入电压为 V _{CC} 或 GND	2.7V 至 3.6V	500			μA
C _I	V _I = V _{CC} 或 GND	3.3V				pF
C _O	V _O = V _{CC} 或 GND	3.3V				pF
V _{POR}	V _{CC} 斜坡率为 1ms/V 至 100ms/V	1.1V 至 1.62V	1.0			V
V _{POR}	V _{CC} 斜坡率为 6μs/V 至 100ms/V	1.65V 至 3.6V	1.5			V
C _{PD}	f = 10MHz	1.8V	31			pF
C _{PD}	f = 10MHz	2.5V	31			pF
C _{PD}	f = 10MHz	3.3V	32			pF
C _{PD}	输出已禁用 , f = 10MHz	1.8V				pF
		2.5V				
		3.3V				

5.6 开关特性

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。请参阅 [#111](#) 参数测量信息

参数	从 (输入)	至 (输出)	负载电容	V_{CC}	-40°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		43.5	56.5	ns
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15	16.9	ns
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11.4	18.2	ns
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.8	9.3	ns
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.5	8.7	ns
t_{pd}	RCLK	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.4	7.7	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		44	57	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15.8	16.8	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11	18.2	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.4	9.3	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.1	8.7	ns
t_{pd}	SRCLK	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.5	3.4	7.7	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		36	43	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		15.5	16.6	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	11.2	18.2	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.55	9.3	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.5	8.7	ns
t_{pd}	SRCLR	QH'	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		34	42	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13.6	14.3	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10	16.2	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.1	9.2	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.6	8.7	ns
t_{pzh}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		31	40.5	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13	13.5	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10	16.2	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.5	6.4	9.2	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.5	6.6	8.7	ns
t_{pzl}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	7.7	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		27.5	32	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		13.5	15.5	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	10.5	11.2	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.2	6	6.6	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.2	6.41	7.1	ns
t_{phz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	6.5	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$		26.5	32	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 15\text{pF}$	$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$		12.1	13.4	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	2.0	9.2	11.2	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 30\text{pF}$	$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	1.2	5.9	6.62	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	2.7V	1.2	6.5	7.1	ns
t_{plz}	$\overline{OE}$	QA - QH	$C_L = 50\text{pF}$	$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.2	3.5	6.81	ns

在自然通风条件下的工作温度范围内；典型值在 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 时测得（除非另有说明）。请参阅 ## 参数测量信息

参数	从（输入）	至（输出）	负载电容	V_{CC}	-40°C 至 125°C			单位
					最小值	典型值	最大值	
$t_{sk(o)}$				$3.3V \pm 0.3V$			1	ns
C_{PD}		输出已启用		1.8V		45		pf
C_{PD}		输出已启用		2.5V		40		pf
C_{PD}		输出已启用		3.3V		35		pf
C_{PD}		输出已禁用		1.8V		22		pf
C_{PD}		输出已禁用		2.5V		23		pf
C_{PD}		输出已禁用		3.3V		24		pf

5.7 时序特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	说明	条件	V_{CC}	-40°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	
f_{clock}	时钟频率		$1.2V \pm 0.1V$		20	MHz
			$1.5V \pm 0.12V$		100	
f_{clock}	时钟频率		$1.8V \pm 0.15V$		104	MHz
			$2.5V \pm 0.2V$		115	
			2.7V		105	
			$3.3V \pm 0.3V$		104	
t_W	脉冲持续时间	SRCLK 高电平或低电平	$1.2V \pm 0.1V$		20	nS
			$1.5V \pm 0.12V$		7	
		RCLK 高电平或低电平	$1.2V \pm 0.1V$		20	
			$1.5V \pm 0.12V$		7	
		SRCLR 为低电平	$1.2V \pm 0.1V$		7	nS
			$1.5V \pm 0.12V$		7	nS
t_W	脉冲持续时间	SRCLK 高电平或低电平	$1.8V \pm 0.15V$		7	nS
			$2.5V \pm 0.2V$		5.5	
			2.7V		5	
			$3.3V \pm 0.3V$		4.5	
		RCLK 高电平或低电平	$1.8V \pm 0.15V$		7	
			$2.5V \pm 0.2V$		5.5	
			2.7V		5	
			$3.3V \pm 0.3V$		4.5	
		SRCLR 为低电平	$1.8V \pm 0.15V$		5.5	nS
			$2.5V \pm 0.2V$		4.5	nS
			2.7V		3	nS
			$3.3V \pm 0.3V$		3	nS

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	说明	条件	V _{CC}	-40°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	
t _{SU}	建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	1.2V ± 0.1V	21		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		
		SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	1.2V ± 0.1V	46		
			1.5V ± 0.12V	9.5		
		SRCL $\overline{R}$ 在 SRCLK ↑ 之前为低电平	1.2V ± 0.1V	25.4		nS
			1.5V ± 0.12V	9.25		nS
		SRCL $\overline{R}$ 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.2V ± 0.1V	12.6		nS
			1.5V ± 0.12V	5.5		nS
t _{SU}	CLK ↑ 前的建立时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	1.8V ± 0.15V	5.5		nS
			2.5V ± 0.2V	4.5		
			2.7V	2.5		
			3.3V ± 0.3V	2.5		
		SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	1.8V ± 0.15V	6		
			2.5V ± 0.2V	3.5		
			2.7V	2.5		
			3.3V ± 0.3V	2.5		
		SRCL $\overline{R}$ 在 SRCLK ↑ 之前为低电平	1.8V ± 0.15V	8.5		nS
			2.5V ± 0.2V	5.5		nS
			2.7V	4.5		nS
			3.3V ± 0.3V	4.5		nS
		SRCL $\overline{R}$ 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.8V ± 0.15V	5.5		nS
			2.5V ± 0.2V	4.5		nS
			2.7V	2.5		nS
			3.3V ± 0.3V	2.5		nS
		RCL $\overline{R}$ 在 RCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.8V ± 0.15V	5.5		nS
			2.5V ± 0.2V	4.5		nS
			2.7V	2.5		nS
			3.3V ± 0.3V	2.5		nS
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	1.2V ± 0.1V	6		nS
			1.5V ± 0.12V	2.0		
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	1.8V ± 0.15V	2.0		nS
			2.5V ± 0.2V	2.0		
			2.7V	2.0		
			3.3V ± 0.3V	1.5		

5.8 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

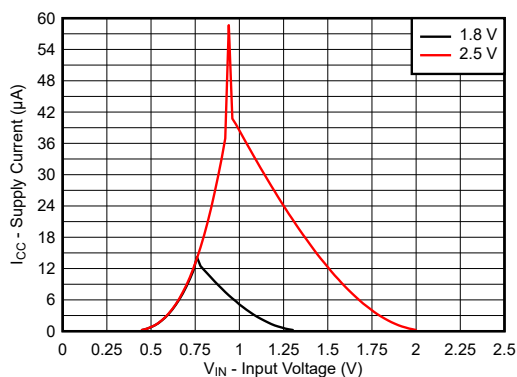


图 5-1. 电源电流与输入电源电压 (1.8V 至 2.5V) 间的关系

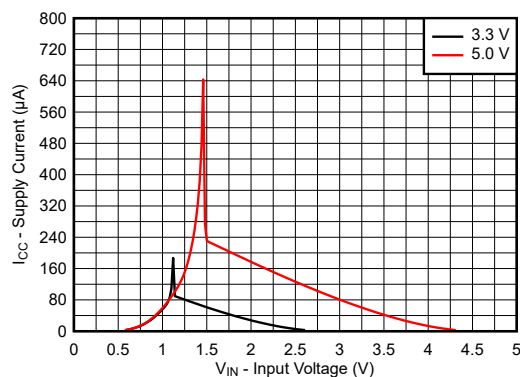


图 5-2. 电源电流与输入电源电压 (3.3V 至 5.0V) 间的关系

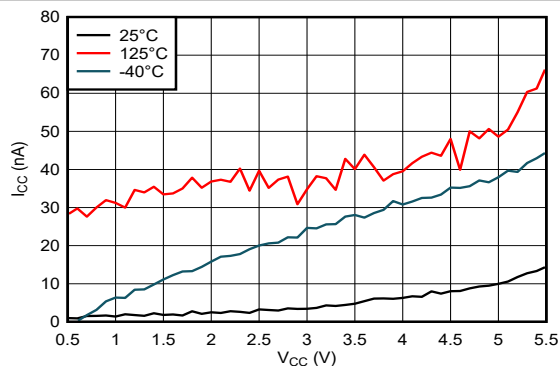


图 5-3. 电源电压两端的电源电流

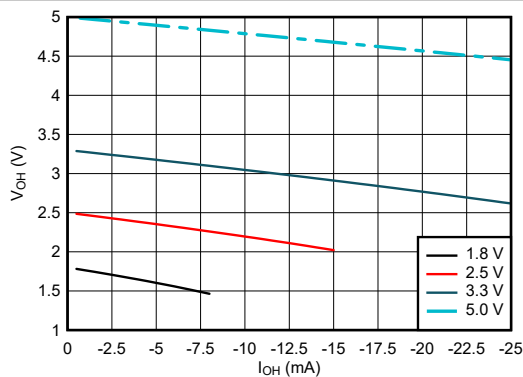


图 5-4. 高电平状态下输出电压与电流间的关系

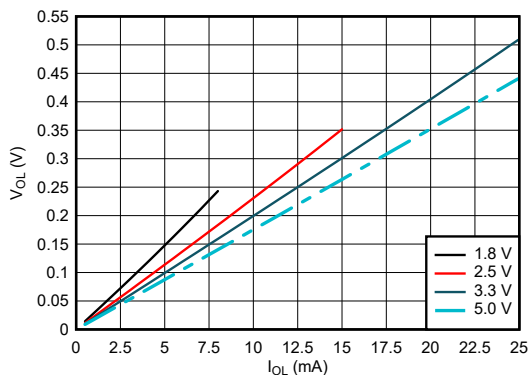


图 5-5. 低电平状态下输出电压与电流间的关系

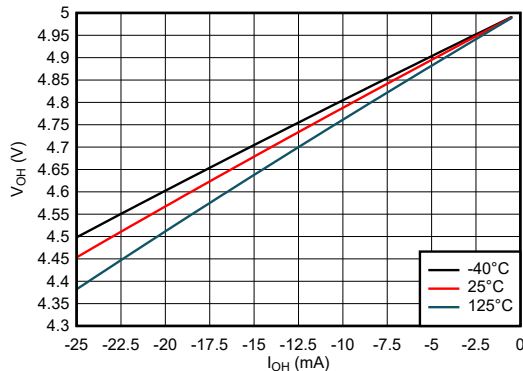


图 5-6. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

5.8 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

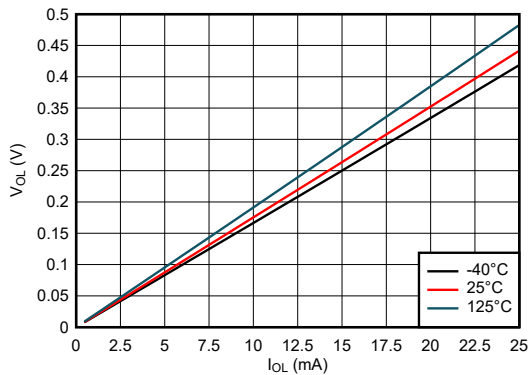


图 5-7. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (5V 电源)

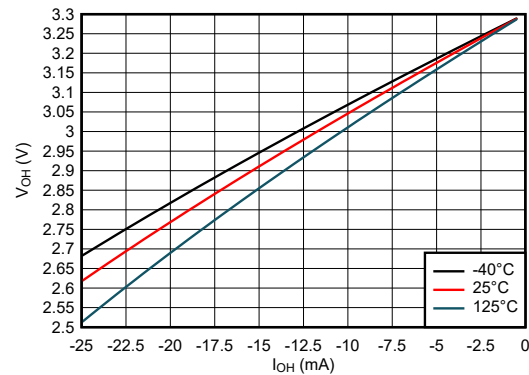


图 5-8. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

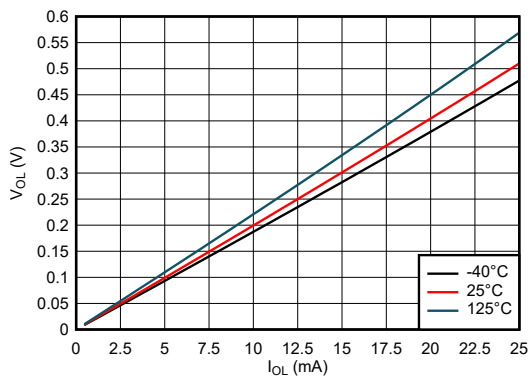


图 5-9. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (3.3V 电源)

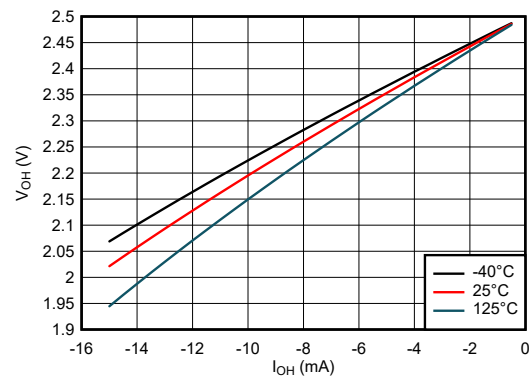


图 5-10. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

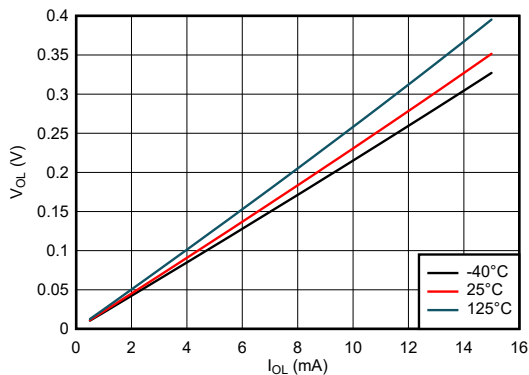


图 5-11. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (2.5V 电源)

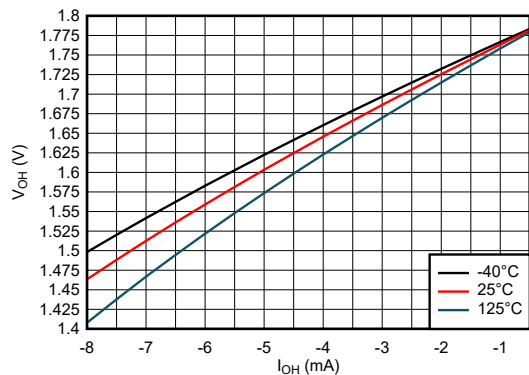


图 5-12. 高电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

5.8 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (除非另有说明)

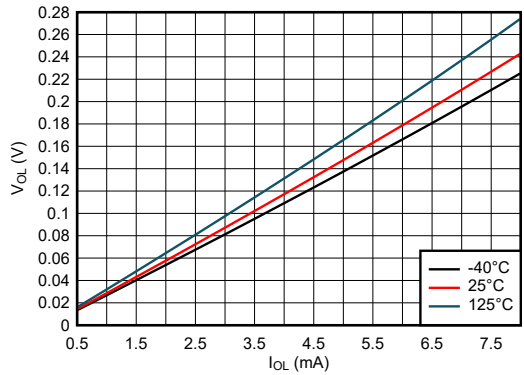


图 5-13. 低电平状态下输出电压与电流间的关系 (1.8V 电源)

6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f \leq 2.5\text{ns}$ 。

输出单独测量，每次测量一个输入转换。

表 6-1. 三态输出

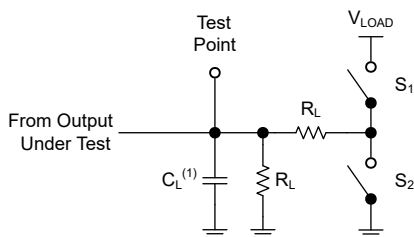
测试	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{LOAD}
t_{PLH} 、 t_{PHL}	断开	断开	500Ω	50pF	—	—
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	500Ω	50pF	0.3V	$2 \times V_{CC}$
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	500Ω	50pF	0.3V	—

表 6-2. 三态或开漏输出

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV	V_{LOAD}
$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	0.1V	$2 \times V_{CC}$
$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	0.1V	$2 \times V_{CC}$
$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	$V_{CC}/2$	$1\text{k}\Omega$	30pF	0.15V	$2 \times V_{CC}$
$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	$V_{CC}/2$	500Ω	30pF	0.15V	$2 \times V_{CC}$
2.7V	1.5V	500Ω	50pF	0.3V	6V
$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.5V	500Ω	50pF	0.3V	6V

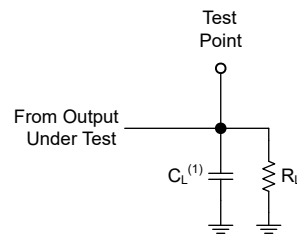
表 6-3. 推挽输出

V_{CC}	V_t	R_L	C_L	ΔV
$1.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	0.1V
$1.5\text{V} \pm 0.12\text{V}$	$V_{CC}/2$	$2\text{k}\Omega$	15pF	0.1V
$1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}$	$V_{CC}/2$	$1\text{k}\Omega$	30pF	0.15V
$2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$	$V_{CC}/2$	500Ω	30pF	0.15V
2.7V	1.5V	500Ω	50pF	0.3V
$3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$	1.5V	500Ω	50pF	0.3V



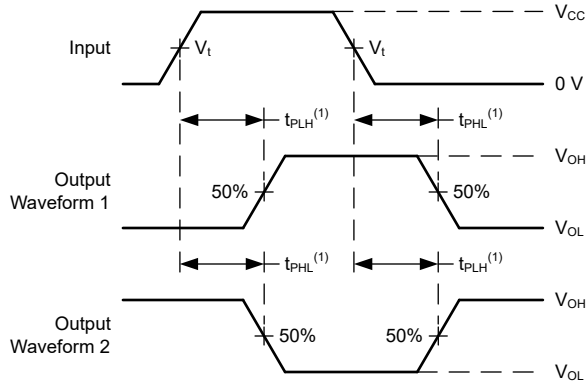
(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 三态输出的负载电路



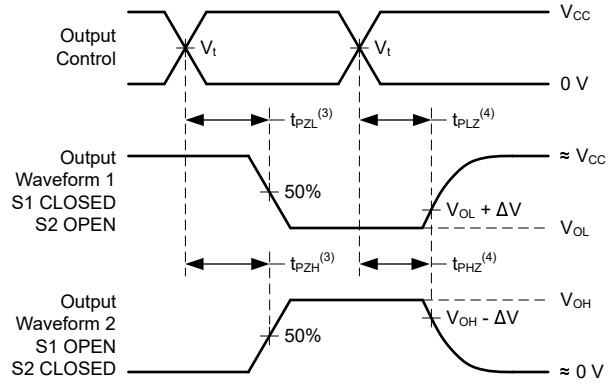
(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-2. 推挽输出的负载电路



(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。

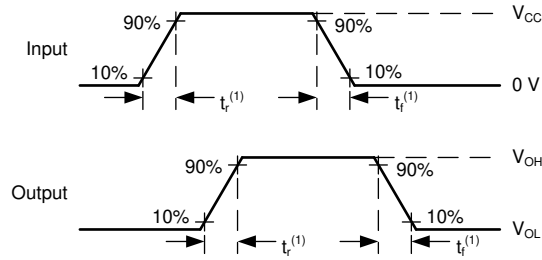
图 6-3. 电压波形传播延迟



(1) t_{PZL} 和 t_{PZH} 之间的较大者与 t_{en} 相同。

(2) t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 之间的较大者与 t_{dis} 相同。

图 6-4. 电压波形传播延迟



(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-5. 电压波形，输入和输出转换时间

7.3 特性说明

7.3.1 平衡 CMOS 推挽式输出

该器件包括平衡 CMOS 推挽输出。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边沿，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。务必限制器件的输出功率，以避免因过流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

未使用的推挽 CMOS 输出必须保持断开状态。

7.3.2 平衡 CMOS 三态输出

此器件包含平衡 CMOS 三态输出。这些输出可以处于三种状态：高驱动、低驱动和高阻抗。术语 *平衡* 表示器件可以灌入和拉出相似的电流。此器件的驱动能力可能在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受、不会损坏的电流更大。务必限制器件的输出功率，以避免因过电流而损坏器件。必须始终遵守 *绝对最大额定值* 中规定的电气和热限值。

当置于高阻态时，输出既不会拉出电流，也不会灌入电流，但 *电气特性* 表中定义的小漏电流除外。在高阻抗状态下，输出电压不受器件控制，而取决于外部因素。如果没有其他驱动器连接到该节点，则这称为悬空节点且电压未知。上拉或下拉电阻可以连接到输出端，以便当输出端处于高阻抗状态时在输出端提供已知电压。电阻值将取决于多种因素，包括寄生电容和功耗限制。通常，可以使用 10k Ω 电阻器来满足这些要求。

未使用的三态 CMOS 输出应保持断开状态。

7.3.3 标准 CMOS 输入

此器件包括标准 CMOS 输入。标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 *电气特性* 中所示。最坏情况下的电阻是根据 *绝对最大额定值* 中给出的最大输入电压和 *电气特性* 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

标准 CMOS 输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换，如 *建议运行条件* 表中的输入转换时间或速率所定义。不符合此规范将导致功耗过大并可能导致振荡。更多详细信息，请参阅 [CMOS 输入缓慢或悬空的影响](#)。

在运行期间，任何时候都不要让标准 CMOS 输入悬空。未使用的输入必须在 V_{CC} 或 GND 端接。如果系统不会一直主动驱动输入，则可以添加上拉或下拉电阻器，以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素；但建议使用 10k Ω 电阻器，这通常可以满足所有要求。

7.3.4 钳位二极管结构

图 7-2 展示了该器件的输入和输出仅布置负钳位二极管。

小心

电压超出 *绝对最大额定值* 表中规定的值可能会损坏器件。如果遵守输入和输出钳制电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

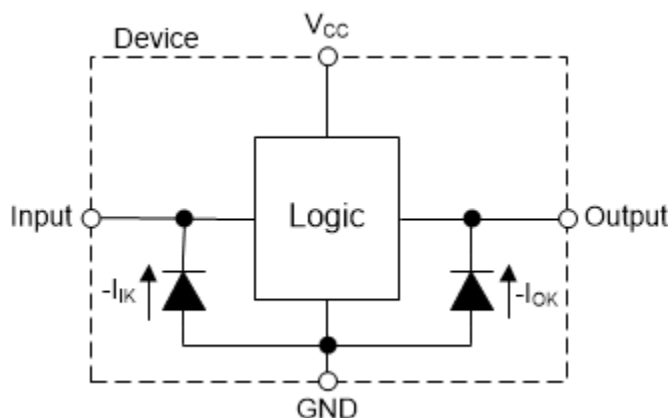


图 7-2. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.4 器件功能模式

功能表列出了 SN74LVC595A-Q1 的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入					功能
SER	SRCLK	SRCLR	RCLK	OE	
X	X	X	X	H	输出 $Q_A - Q_H$ 被禁用
X	X	X	X	L	输出 $Q_A - Q_H$ 被启用。
X	X	L	X	X	移位寄存器清零。
L	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变低。其他阶段分别存储前一阶段的数据。
H	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变高。其他阶段分别存储前一阶段的数据。
X	X	H	↑	X	移位寄存器数据存储在存储寄存器中。
X	↑	H	↑	X	移位寄存器中的数据存储在存储寄存器中，然后将数据移位。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

在此应用中，SN74LVC595A-Q1 用于控制七段显示器。利用串行输出并组合一些输入信号，这一实现将控制显示器所需的 I/O 引脚数量从 16 个减少到 4 个。与其他 I/O 扩展器不同，SN74LVC595A-Q1 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。

$\overline{\text{OE}}$ 引脚用于在需要关闭显示器或连接到 PWM 信号以控制亮度时轻松禁用输出。然而，该引脚可以连接低电平，并且可以相应地控制 SN74LVC595A-Q1 的输出以关闭所有输出，同时将所需的 I/O 减少到三个。对于可以级联多少个 SN74LVC595A-Q1 器件并没有实际限制。要添加更多此器件，串行输出将需要连接到以下串行输入，并且需要相应地连接时钟。通过对移位寄存器和输出寄存器进行单独控制，可以显示所需的数字，同时将下一位的数据加载到移位寄存器中。

上电时，移位寄存器和输出寄存器的初始状态是未知的。要给它们一个定义的状态，需要对移位寄存器清零，然后将其时钟锁定到输出寄存器中。如典型应用方框图所示，RC 电路可以连接到 $\overline{\text{SRCLR}}$ 引脚，以将移位寄存器初始化为全零。使用电阻器上拉 $\overline{\text{OE}}$ 引脚，可以在输出处于高阻抗状态时执行此过程，从而消除任何导致显示器出现问题的错误数据。

8.2 典型应用

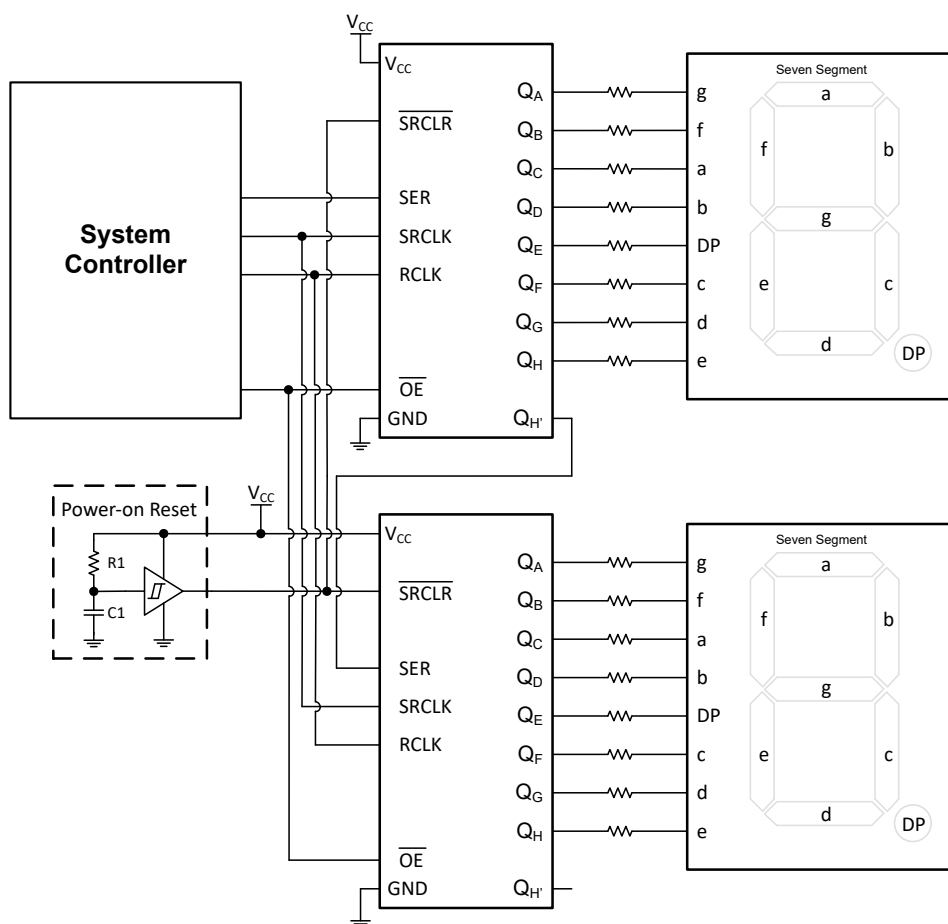


图 8-1. 典型应用框图

ADVANCE INFORMATION

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 部分中所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74LVC595A-Q1 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74LVC595A-Q1 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74LVC595A-Q1 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载, 同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载; 但建议不要超过 50pF。

SN74LVC595A-Q1 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载, 输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时, 公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的信息进行计算。

可以使用 *标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 $V_{IL(max)}$ 才能被视为逻辑低电平，超过 $V_{IH(min)}$ 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接未使用的输入，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74LVC595A-Q1 的漏电流（如 *电气特性* 中所规定）以及所需输入转换率会限制电阻值。由于这些因素，通常使用 $10k\Omega$ 的电阻值。

SN74LVC595A-Q1 具有 CMOS 输入，因此需要进行快速输入转换才能正常工作，如 *建议运行条件* 表中所定义。缓慢的输入转换会导致振荡、额外的功耗以及器件可靠性下降。

有关此器件输入的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生低电平输出电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规格所示，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的其他信息，请参阅 *特性说明* 部分。

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。布局部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50\text{pF}$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74LVC595A-Q1 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ 。这可防止超出绝对最大额定值中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.2.3 应用曲线

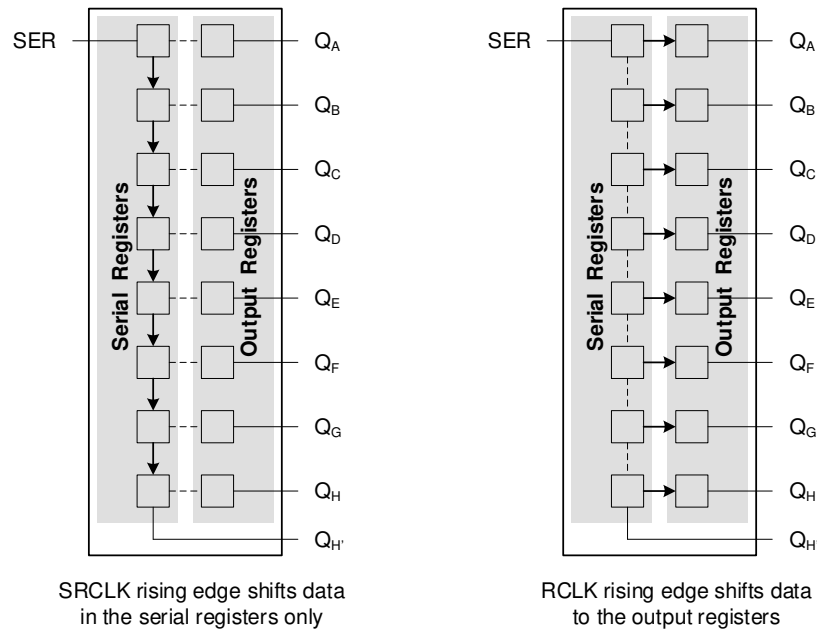


图 8-2. 显示时钟运行的简化功能图

8.3 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $1\ \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果，旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

- 旁路电容器的放置
 - 靠近器件的正电源端子放置
 - 提供电气短接地返回路径
 - 使用宽布线以最大限度减小阻抗
 - 尽可能将器件、电容器和布线保持在电路板的同一面
- 信号布线几何形状
 - 8mil 至 12mil 布线宽度
 - 布线长度小于 12cm 可最大限度减轻传输线路影响
 - 避免信号布线出现 90° 角
 - 在信号布线下方使用不间断的接地平面
 - 通过接地对信号布线周围的区域进行泛洪填充
 - 并行布线之间必须至少间隔 3 倍电介质厚度
 - 对于长度超过 12cm 的布线
 - 使用阻抗受控的布线
 - 在输出端附近使用串联阻尼电阻进行源端接
 - 避免分支；对必须单独分支的每条信号进行缓冲

8.4.2 布局示例

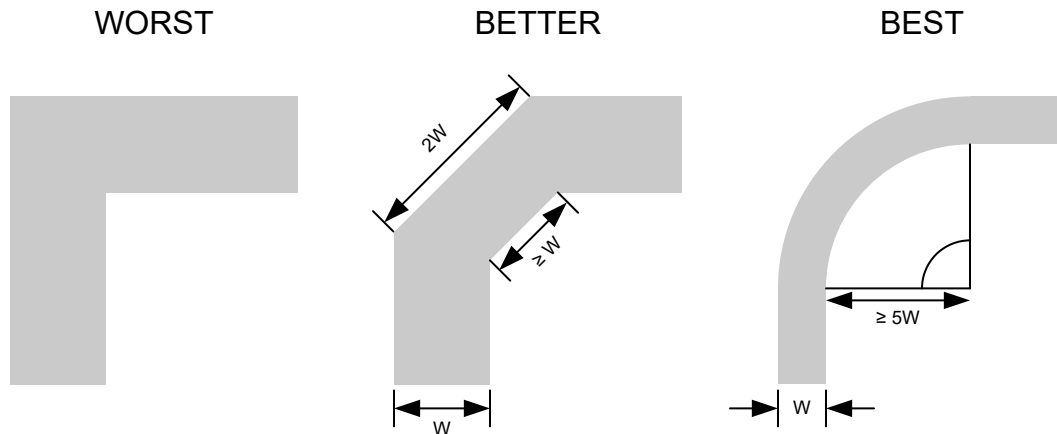


图 8-3. 可改善信号完整性的布线转角示例

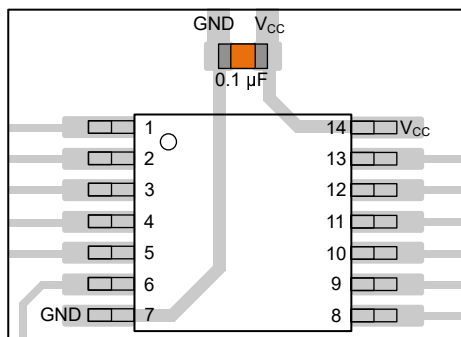


图 8-4. TSSOP 和类似封装的旁路电容器放置示例

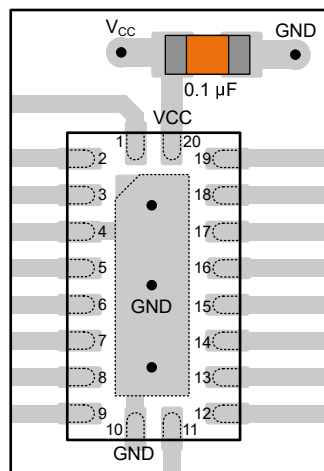


图 8-5. WQFN 和类似封装的旁路电容器放置示例

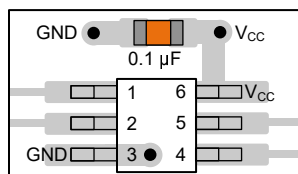


图 8-6. SOT、SC70 和类似封装的旁路电容器放置示例

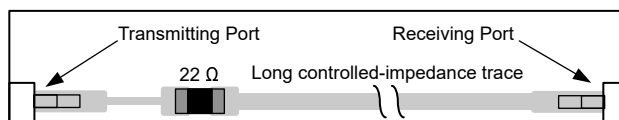


图 8-7. 可改善信号完整性的阻尼电阻放置示例

9 器件和文档支持

TI 提供大量的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

9.1 文档支持

9.1.1 相关文档

请参阅如下相关文档：

- 德州仪器 (TI)，[CMOS 功耗与 \$C_{pd}\$ 计算应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用逻辑器件进行设计应用报告](#)
- 德州仪器 (TI)，[标准线性和逻辑 \(SLL\) 封装和器件的热特性应用报告](#)

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
May 2025	*	预告信息发布

11 机械、封装和可订购信息

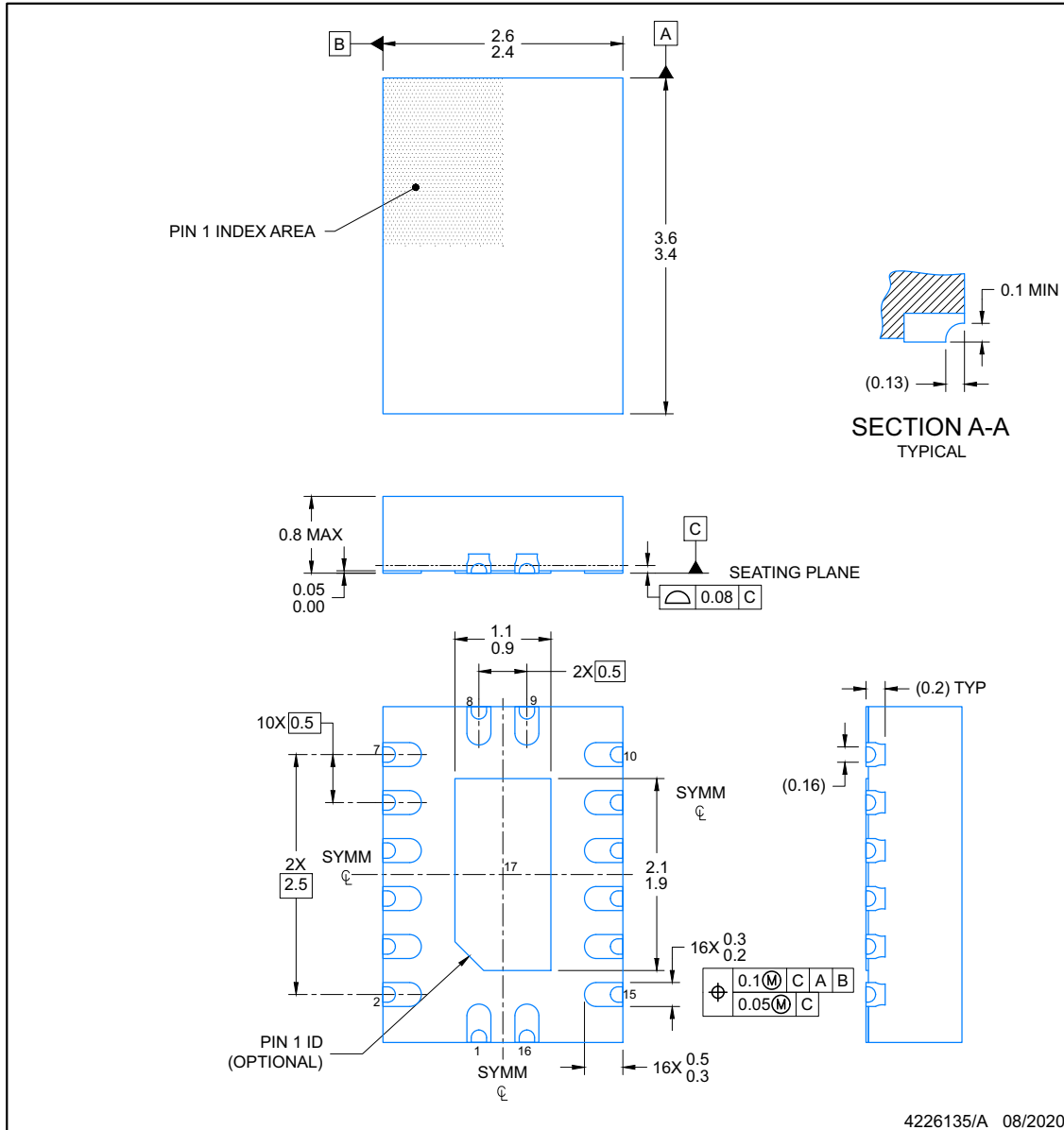
以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

11.1 机械数据

BQB0016B

PACKAGE OUTLINE WQFN - 0.8 mm max height

INDSTNAME



NOTES:

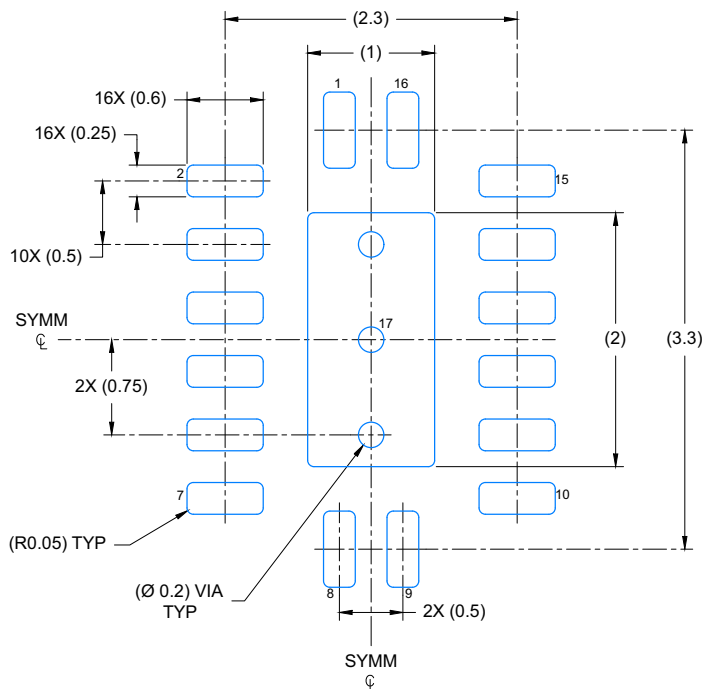
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

BQB0016B

WQFN - 0.8 mm max height

INDSTNAME



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

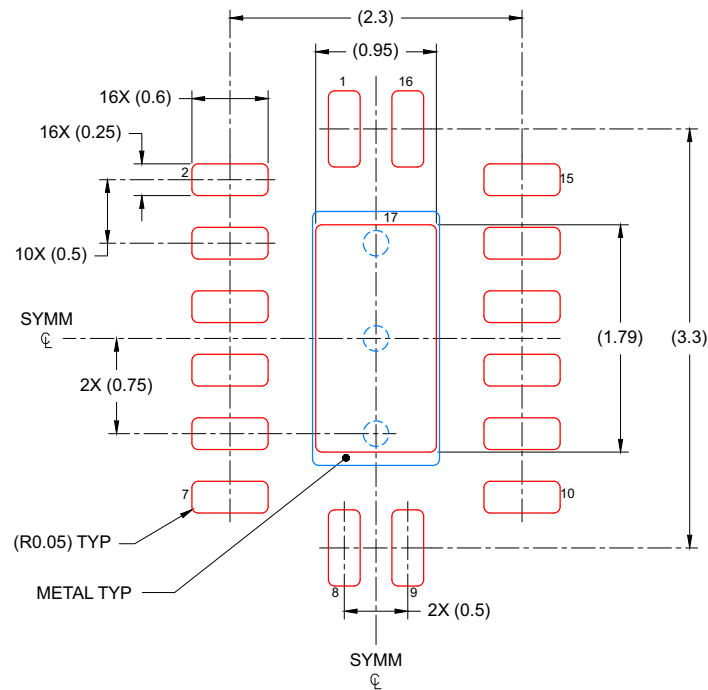
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQB0016B

WQFN - 0.8 mm max height

INDSTNAME



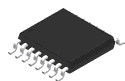
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
85% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 20X

4226135/A 08/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

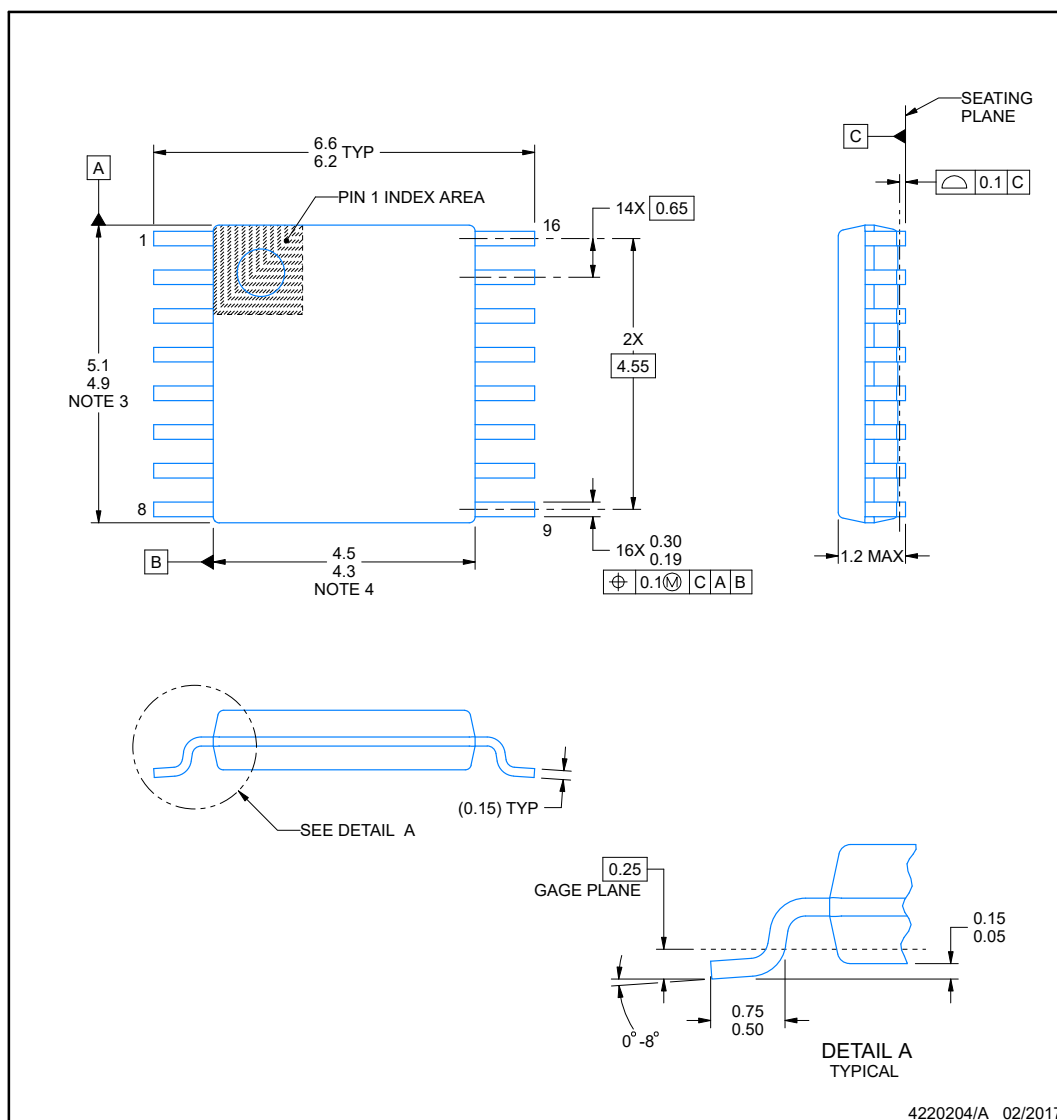


PW0016A

PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES:

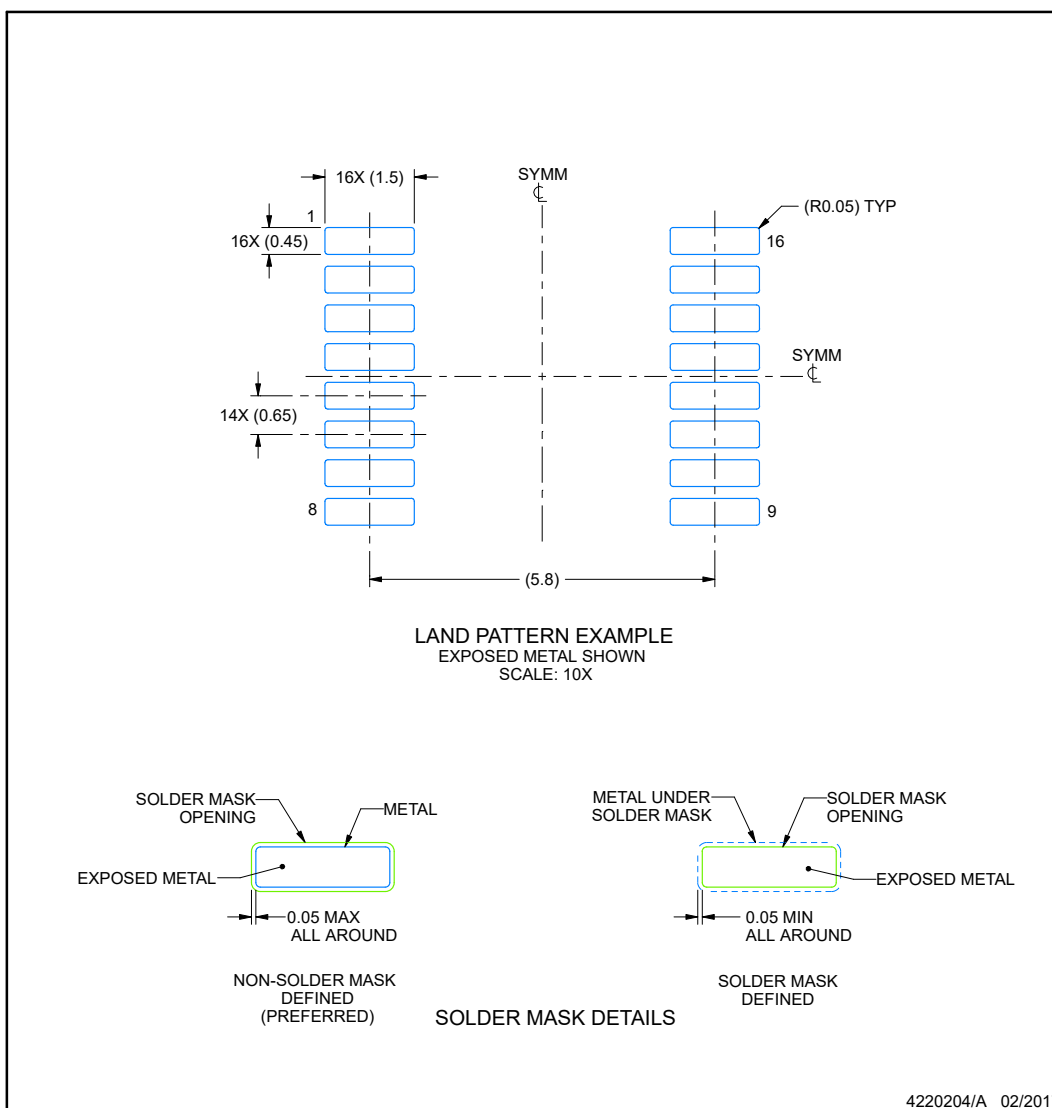
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

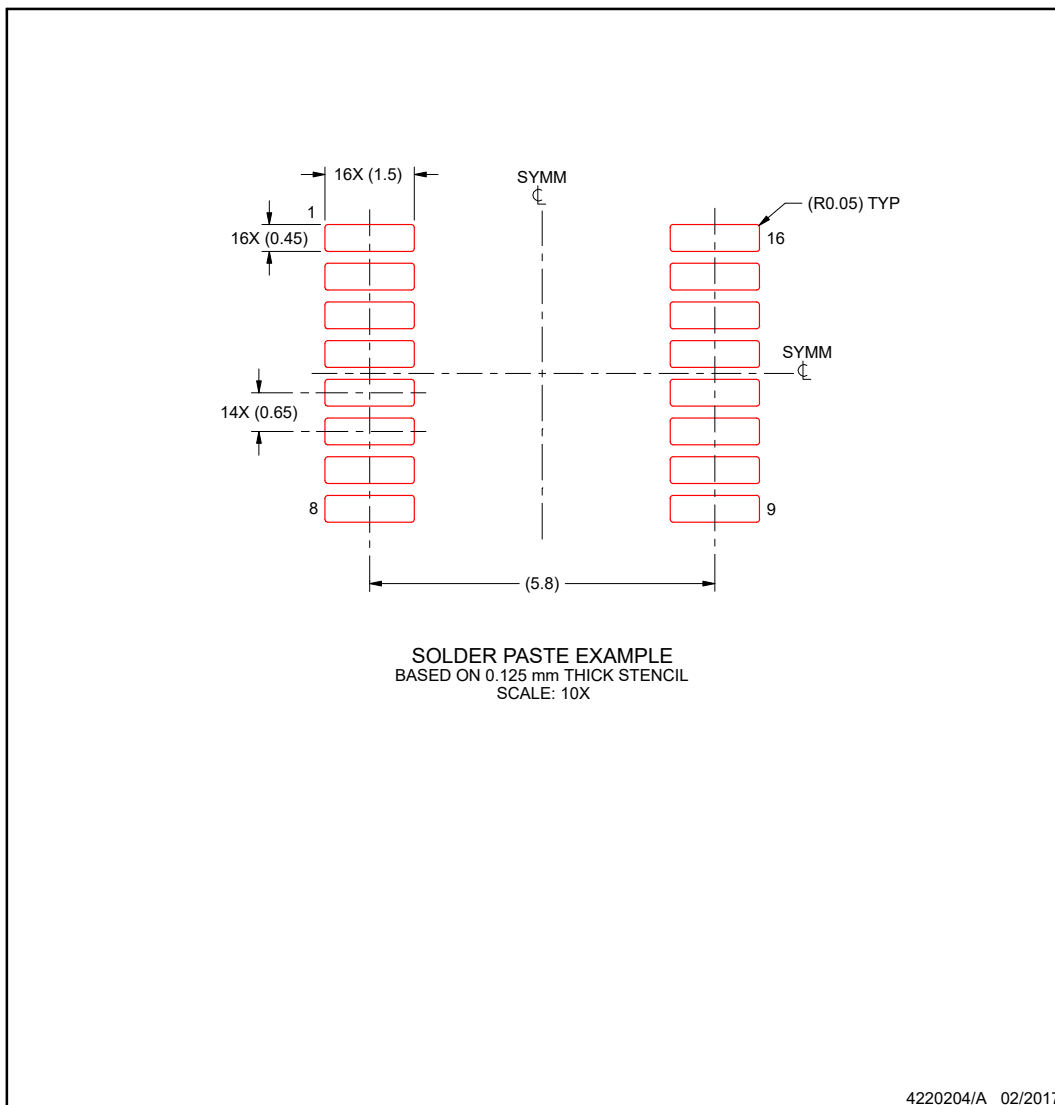
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月